財團法人工業技術研究院　函

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號
承辦人：陳碩苹
電話：03-5913572
E-mail：chensopin@itri.org.tw

1150023924013

110 台北市信義路五段 5 號 3 樓 3E41 室

受文者：台灣電子設備協會(TEEIA)
發文日期：中華民國 115 年 11 月 17 日
發文字號：工研轉字第 1150023924 號
速別：普通件
密等：無
附件：無

主旨：本院擬舉辦「115 年度工研院電子與光電系統研究所軟性光電、3D 影像處理、半導體構裝及系統晶片技術相關研發成果讓與暨專屬授權案」公開招標活動，敬請產業界把握機會參與本次推廣活動或轉知產業界相關廠商，請查照。

說明：

一、為提昇國內廠商智慧財產權之能量，本院將舉辦「115 年度工研院電子與光電系統研究所軟性光電、3D 影像處理、半導體構裝及系統晶片技術相關研發成果讓與暨專屬授權案」之公開招標活動。

二、投標廠商資格：國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。

三、旨揭公開招標活動如下：

（一）本案件截標日為民國（下同）115 年 12 月 10 日，開標包含初審（115 年 12 月 17 日）及複審（決標日為 115 年 12 月 24 日），投標廠商通過初審後，始可進入複審。請可進入複審之投標廠商依本院通知之時間及地點進行複審。

（二）有關本活動詳細資訊及標的，請上網搜尋：「工業技術研究院-公告-專利移轉及研發成果-115 年度工研院電子與光電系統研究所軟性光電、3D 影像處理、半導體構裝及系統晶片技術相關研發成果讓與暨專屬授權案」或上官網(www.itri.org.tw)查詢本案件資訊。

（三）公開說明會資訊：

1、舉辦時間：115 年 12 月 3 日下午 2 時舉辦。

2、舉辦地點：採取線上方式辦理。

3、報名須知：採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 115 年 11 月 30 日中午 12 時整（含）前以電子郵件向本案聯絡人報名（請於電子郵件主旨上註明「115 年度工研院電子與光電系統研究所軟性光電、3D 影像處理、半導體構裝及系統晶片技術相關研發成果讓與暨專屬授權案案：公開說明會報名」，並於內文中註明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱）。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 115 年 11 月 30 日下午 5 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。

四、聯絡人：工研院技術移轉與法律中心 陳小姐

電話：（03）591-3572

傳真：（03）582-0466

電子信箱：chensopin@itri.org.tw

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

正本受文者： 台灣電子設備協會(TEEIA)

院長 張培仁

依本院權責劃分規定授權業務主管決行